

中标候选人公示

一、项目编号：RH-WTGK2025070-1

二、项目名称：2026-2027 年（两年）造币用白铜复合镍带加工项目
（包 1）

三、中标候选人信息

此公告为中标候选投标人公示，排名如下：

第一中标候选投标人：银邦金属复合材料股份有限公司，

供应商地址：无锡市鸿山街道后宅，

投标报价：¥4,931,700.00 元；

第二中标候选投标人：佛山通宝精密合金股份有限公司，

供应商地址：佛山市三水区白坭镇国家火炬计划佛山电子电器产业基
地北区 71 号地块五 F7，

投标报价：¥10,294,077.00 元；

第三中标候选投标人：沈阳添鑫铜业有限公司，

供应商地址：辽宁省沈阳市大东区建设路 112 号，

投标报价：¥17,000,940.00 元；

四、评审专家（单一来源采购人员）名单：林华、唐中渝、刘开宇、
钱建钢、张磊、张利娜、袁秀霞。

五、代理服务收费标准及金额：免费

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：中国印钞造币集团有限公司

地 址：北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 B 座

联系方式：刘先生 010-88016272

2.采购代理机构信息

名 称：中国人民银行集中采购中心

地 址：北京市西城区成方街 32 号

联系方式：冯先生 66194772

3.项目联系方式

项目联系人：冯先生

电 话：66194772

九、附件：招标文件